



DARE
TO MAKE
AN IMPACT?



HENKEL ADHESIVE BUSINESS INTERNSHIP PROGRAM

헨켈 접착제사업부 인턴십은 6개월간 진행되는 체험형 인턴십 프로그램으로 관심 분야에서 업무 경험의 기회를 제공하며, 다양한 부서, 직원 및 인턴 간의 네트워크 형성의 기회를 제공합니다. 이번 2026년 하반기 인턴십 기간은 2026년 8월 24일부터 2027년 2월 28일까지(약6개월) 입니다. 글로벌 화학 회사에 관심 있는 학생분들의 적극적인 관심과 지원 부탁드립니다.

근무지: 서울시 금천구 가산디지털1로 131 (가산동 371-17)
자동차부품 - Application Engineering *전기자동차 및 자율주행 전장부품 들어가는 접착제 기술 지원 부서 • 신규 접착제 분석/테스트 및 담당 고객사 접착 기술 지원 • 실험 평가 업무 보조 및 평가 Report 작성 • 제품 분석 및 개발 지원 • 실험 종료 후 정리 및 마무리 작업 지원
전자재료 - Application Engineering *소비/자전자제품(휴대폰 커버 글래스/휴대폰 카메라 모듈) 혹은 반도체 패키징에 들어가는 접착제 기술 지원 부서 *합격시 휴대폰 커버 글래스, 휴대폰 카메라 모듈, 반도체 패키징 중 하나의 카테고리 담당 팀으로 배치됨 • 신규 접착제 분석/테스트 및 담당 고객사 접착 기술 지원 • 실험 평가 업무 보조 및 평가 Report 작성 • 제품 분석 및 개발 지원 • 실험 종료 후 정리 및 마무리 작업 지원
전자재료 - Product Development *전자기기 조립에 사용되는 첨단 접착 솔루션 개발 담당 부서 • 전자기기 조립용 접착 솔루션 개발 지원 • 접착제 물성 평가 및 테스트 • 실험 데이터 분석 및 결과 Report 작성 • 샘플 준비 및 공정 개선 지원

REQUIREMENTS

- 화학, 응용화학, 화학공학, 신소재공학 등 관련 전공자
- 3학년 이상 재(휴)학생, 졸업(예정)자
- 기본적인 비즈니스영어 가능자 선호
- MS Office 활용 가능자 선호

HOW TO APPLY

- **제출 서류** : 국문이력서 및 자기소개서 (자유양식)
 - 반드시 지원서 첫 페이지 우측 상단에 본인이 희망하는 직무를 **3지망**까지 기입
[예시] 1지망: 전자재료-Application Engineering/ 2지망: 전자재료-Product Development/ 3지망: 자동차부품-Application Engineering
 - 재학 중인 학교와 연계하여 현장실습 진행(학점인정)을 원하는 경우에는 지원서 좌측 상단에 **[현장실습 요청]**을 기입
- **지원 방법** : >>>**지원하기**<<< 링크를 통해 헨켈 채용시스템에 접속하여 이력서 업로드
*URL: <https://henkel.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/84334?c=henkel>
- **지원 기간** : ~6월 29일 (월) 오후 6시
- **관련 문의** : 이메일 korea.rpo@henkel.com

RECRUITMENT PROCESS

- 서류 전형 > 면접 전형 (대면면접, 7월 14일 (화) 예정) > 입사 (8월 24일 예정)